

2019 中国（成都）电子信息博览会·泛半导体产业投资分论坛

邀请函

敬致贵宾：

云映繁花看乾坤，蓉城暖聚有芯人。诚邀您莅临 2019 年 7 月 11 日（周四）在**成都世纪城新国际会展中心**举办的**2019 年中国（成都）电子信息博览会·泛半导体产业投资分论坛**！

在电子信息产业蓬勃发展，我国急需进行产业结构优化升级的当下，在西部大开发西部电子信息水平不断提高的大环境下，本论坛由中国电子、华登国际联合主办，主题为“**自主创新、应用驱动、资本助力**”，联合芯片设计、方案商、应用方、资本界共同探讨产业新热点，发掘新机遇，打造泛半导体产业创新应用、引领发展先进产业集群，助力科技创新发展。

中国（成都）电子信息博览会，由成都市人民政府、四川省经济和信息化厅、中国电子信息产业集团有限公司主办，双流区人民政府、中电会展与信息传播有限公司承办，以“**芯芯向荣，数聚成都**”为主题，集中展示电子信息技术领域创新发展成果，展现最新的智能化发展趋势，探讨行业发展方向。

主办单位：中国电子 华登国际

承办单位：中电华登信息产业基金

中电会展与信息传播有限公司

成都芯谷产业园发展有限公司

支持单位：成都市经济和信息化局

成都市双流区政府

议程：（以实际日程为准）

地点：成都世纪城新国际会展中心

时间：2019 年 7 月 11 日（周四）

时间 Time	议题 Content
11:30-13:00	自助午餐 Lunch Buffet
13:00-13:30	签到 Registration
13:30-14:00	主办方致欢迎词 Hosts Welcome Remark 中国电子 成都经信委 双流区
14:00-15:15	主题报告（每人 15 分钟）Theme Report 1、2019 年完美风暴——半导体行业的机会与风险 中电华登首席投资官合伙人容志诚博士 2、新一代智能汽车应用推进芯片、系统进一步融合（拟）东风汽车投资(上海)有限公司董事总经理卢峰 3、科创立国 硬科技投资新纪元 方正证券研究所电子信息首席分析师兰飞 4、国产 EDA 的突围之路 北京华大九天软件有限公司董事长 刘伟平
15:15-15:30	茶歇 Coffee Break
15:30-16:30	主题报告（每人 20 分钟）Theme Report 1、芯连万物 智创未来 深圳云天励飞技术有限公司 CEO 陈宁博士

	2、5G 时代下通信数据和智能手机带基带芯片腾飞（拟） 翱捷科技（上海）有限公司 CEO 戴保家博士 3、智能家居和汽车电子平台化芯片设计定制服务（拟） 芯原微电子（上海）股份有限公司董事长兼总裁 戴伟民博士 4、5G 时代对芯片及器件的产业需求 大普通信首席战略官 邱文才
16:30-17:30	圆桌论坛 Panel 主题：自主创新和产业应用的新机遇 特邀嘉宾（排名不分先后）： 成都双流兴城董事长 易劲松 方正证券有限公司董事长 高利 中航新兴产业投资有限公司 董事长 余萌 格科微电子(上海)有限公司 CFO 郭修赞 上海安路信息科技有限公司总经理 文余波 华泰资产有限公司副总经理 李胜 成都臻识科技发展有限公司 CEO 任鹏
18:00-20:30	蓉城之夜 Chengdu IC Night

参会人员：100-150 人，包括：行业主管领导；国内外集成电路产业界知名企业家、专家、学者；产业投资界人士；成都市、区等；知名系统商企业；具有成长力的企业高层；科研院所等。

会务组：

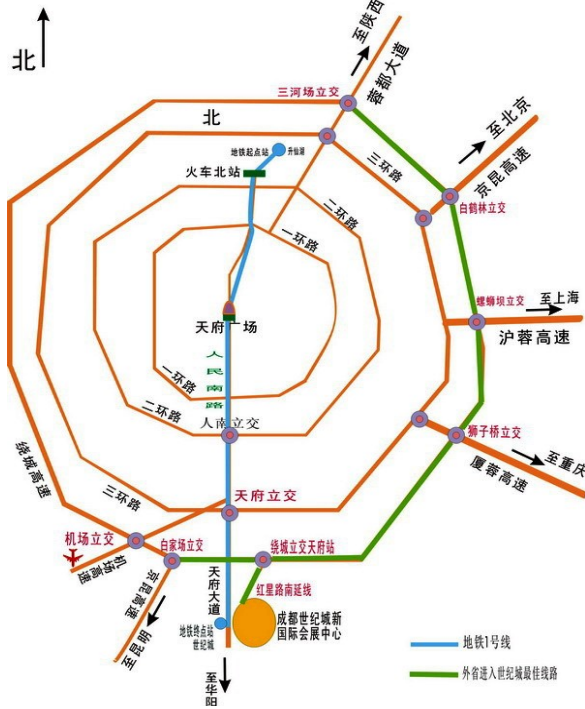
申 博 13051228464 shenbo@waldencecapital.com
 张迎铭 13916236637 lisazhang@waldenintl.com

参会人员回执：

参会嘉宾	公司及职务	联系人姓名	手机	邮箱	分论坛 (是/否)	LP 会议 (是/否)	酒店预订 日期需求

(仅供参考，以实际日程为准)

交通指示图:



公共交通信息

地铁

地铁一号线在世纪城站下车, 由 C 出口到达世纪城下车

公交

火车北站: 从火车北站乘 16 路到火车南站转乘 102、545、806 路在新会展中心北侧下车即到;

双流机场: 乘 300 路到火车南站转乘 102、545、806 路在新会展中心北侧下车即到; 市内其他地方: 可乘 84、504、118、115 路直接抵达新会展中心。

出租

火车北站: 全程 17.8 公里, 用时 45 分钟, 费用 60 元左右;

双流机场: 全程 16.4 公里, 用时 30 分钟, 费用 50 元左右。